

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

### 浙江中晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-05-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：_____
参与单位名称及人员姓名	国金证券 王倩雯、柳冰； 固禾资产 纪双陆； 老虎证券 易永坚； 歌汝投资 武子皓、赵骁翔； 砥俊资产 王俊元。
时间	2026年5月7日 14:00—15:30
地点	公司会议室
上市公司接待人姓名	副总经理/董事会秘书 李志萍 证券事务代表 叶荣
投资者关系活动主要内容介绍	<b>一、董事会秘书介绍公司基本情况</b> <b>二、互动交流</b> <b>1. 公司2026年一季度业绩增长的主要原因有哪些？</b> 2026年一季度营业收入较上期增长18.50%，归属于上市公司股东的净利润较上期增长95.93%，主要业绩驱动原因有：营收增长；产能利用率不断提高致毛利率提升；募投项目持续增产上量。 <b>2. 公司6-8英寸抛光片产线产能情况如何？</b> 《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》以

中晶新材料为实施主体，抛光硅片产品将会成为公司未来重要主营产品之一，当前处于产线扩增、产量提升和客户批量认证过程中，客户群体增加，产品种类丰富、规格全，能够较好满足下游客户不同产品需求。

### **3. 公司预计 2026 年市场整体景气度如何？公司业绩有何预计？**

受消费电子温和复苏、汽车电子及人工智能快速发展影响，2025 年以来半导体行业总体表现出良好的复苏态势，重回上升通道。同时在半导体国产化替代带动下，随着国内产业链布局逐步完善，国内半导体海外需求不断转移至国内，各细分行业保持增长态势；全球产业竞争格局相对稳定，我国已具备较完整的半导体产业链布局，产业链的自主可控能力提升，各环节均取得一定技术成果。

2026 年，公司将在秉持“保交付、保质量”的前提下，持续提升客户服务满意度，推动公司经营业绩稳步向上增长。

### **4. 公司后续有无定增计划？**

公司管理层积极关注产业链的发展趋势及潜在机会，将根据公司战略发展的需要，密切关注与半导体材料行业相关的合作契机，通过投资、并购等多种资本运作方式选择优质标的，丰富产品结构以及下游应用领域，进一步增强技术储备和创新能力。未来若有明确的定增计划及相关项目，公司将严格按照监管要求，及时履行信息披露义务，敬请关注公司公告。

### **5. 目前公司产品需求情况如何？产品价格是否调整？**

目前，公司生产节奏紧张，各项生产计划按预定节奏稳步实施，当前产品价格稳中有升，后期公司将根据生产成本、市场需求、业务合约等因素制定产品售价。

### **6. 公司江苏皋鑫新建厂房，大概什么时候投产？会对公司利润影响多少？**

江苏皋鑫在现有高频高压半导体芯片及器件产品基础上，

	<p>推动新项目、新产品投入运行。新厂房设备安装调试基本完成，目前处于新产线产品认证过程中。公司将持续加大研发投入和新产品导入，并积极推动项目建设投产，将江苏皋鑫建设成为优秀的半导体芯片研发和生产基地。</p> <p><b>7. 公司的毛利率水平如何？</b></p> <p>2025 年度公司半导体材料及其制品的毛利率是 40.43%，同比提升 7.85%。影响公司目前毛利水平的主要因素有产品价格和产品成本，不同产品、不同细分市场和应用领域的产品价格及生产成本有所差异。公司将持续通过技术研发创新、提高产品良率和产品品质、降低库存、提高产品的附加值等方面，提高公司毛利率水平。</p> <p><b>8. 公司目前订单交付情况如何？</b></p> <p>公司具备较好的生产能力、质量控制能力和产品交付能力，能够满足客户需求。后续公司将结合生产经营和市场需求统筹安排，持续提高客户响应速度和交付能力。</p> <p><b>9. 公司目前整体生产经营情况如何？</b></p> <p>公司目前生产正常，订单充足，公司将进一步提高稼动率，满足客户的产品交付。未来将持续培育战略客户、聚焦优质客户、挖掘潜力客户，加大市场开拓力度，提高公司市场规模。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2026 年 5 月 7 日